



增你強股份有限公司
Zenitron Corporation

2025年第三季法人說明會

2025年11月24日



免責聲明

- 本簡報所載的財務資料係遵照國際財務報導準則公報(IFRSs)編製。
- 本公司並未發佈財務預測，簡報之資訊若含有前瞻性陳述，可能包括有關營運成果、財務狀況或業務前景之說明，該等說明乃根據本公司之現有預期而做出。
- 若涉及本公司對未來公司經營與產業發展上之見解，可能與未來實際營運結果存有差異。其差異受諸多因素之影響，其中包括：市場需求變化、價格波動、競爭行為、國際政治及經濟環境變化以及上下游供應鏈變化等其他本公司所不能掌握的風險因素。
- 簡報內容若有對未來前瞻性看法，僅反映本公司發佈當時之看法，將不會因任何新的資訊或未來事件而更新相關資訊。除非依法令規定，本公司並不負有修正或更新之責任。

- | | | |
|---|-------------|------|
| 1 | 公司簡介 | 財務長 |
| 2 | 2025年Q3營運成果 | 財務長 |
| 3 | 營運展望 | 執行長 |
| 4 | 問與答 | 經營團隊 |

1

公司簡介

公司概況

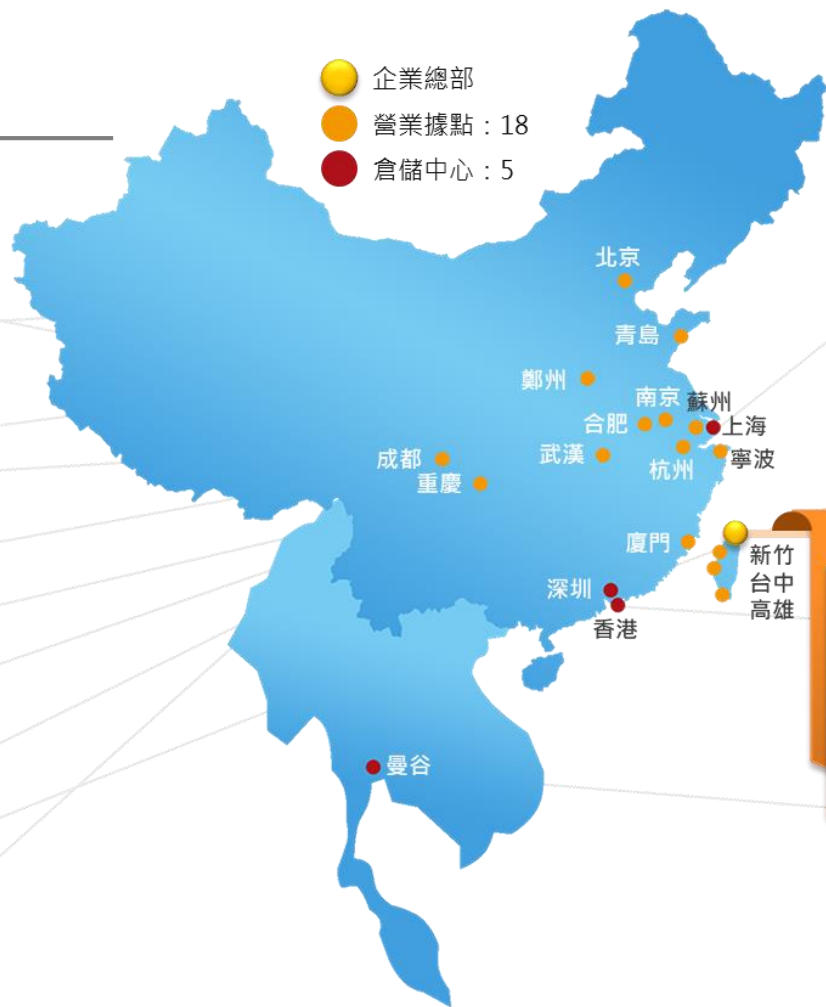


- 成立於1982年；為台灣半導體零組件通路商的早期先驅之一。
- 於2000年上櫃，2002年上市，股票代號為3028。
- 我們的使命是成為「技術領先的增值通路商」。
- 銷售市場以OEM/ODM代工廠的B2B市場為主，另外有B2C零售通路。

成立時間	年度營收	員工人數	FAE人數	產品線	客戶數
40年+	NT\$364億 (2024年)	748 (2025/10)	111 (2025/10)	80+	5,000+

全球佈局

- 企業總部
- 營業據點：18
- 倉儲中心：5



北京



青島



南京



武漢



廈門



寧波



蘇州



杭州



合肥



成都

● 上海



● 深圳



● 香港



● 曼谷



台北企業總部



我們的優勢

- 與原廠合作舉辦技術研討會、Team Building及產品教育訓練；與原廠共同規劃外部活動，並參與原廠企業內部活動
- 在客戶端舉辦產品座談會以及針對特定產業舉辦產品技術研討會

- 實力堅強的技術支援團隊
- 即時的服務
- 提供Zenitron Zone應用技術交流園地

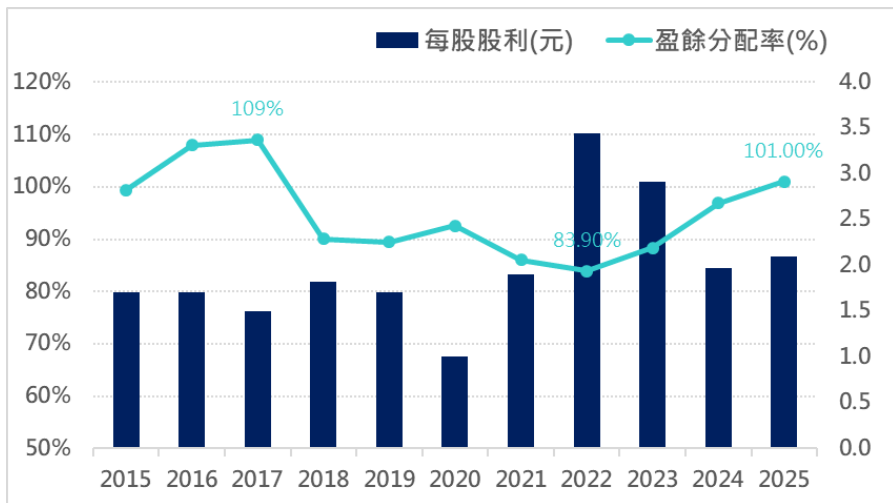


- 產品線齊全，提供全方位應用產品
- 完整的行銷組織與營運網路

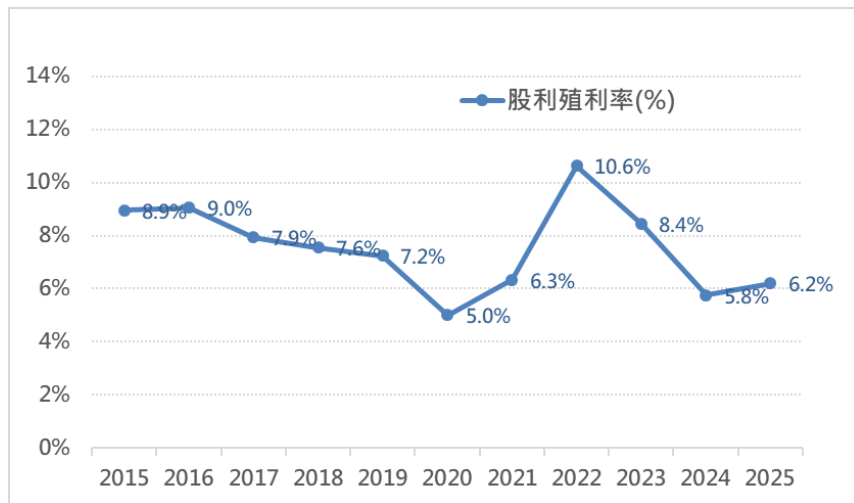
- 穩健的財務結構
- 國內外重要金融機構的支持與充足的資金管道
- 良好的信用評等

- 良好的全球運籌及物料管理
- 兩岸三地CRM同步化
- 完備的Business Intelligence系統，B2B / CRM / WMS與報表分析，能快速因應市場變化

致力於創造良好的股東投資報酬率



*盈餘分配率計算:當年度每股股利/前一年度每股盈餘



*股利殖利率計算:每股現金股利/除息基準日前一日期價

2

2025年Q3營運成果

綜合損益表



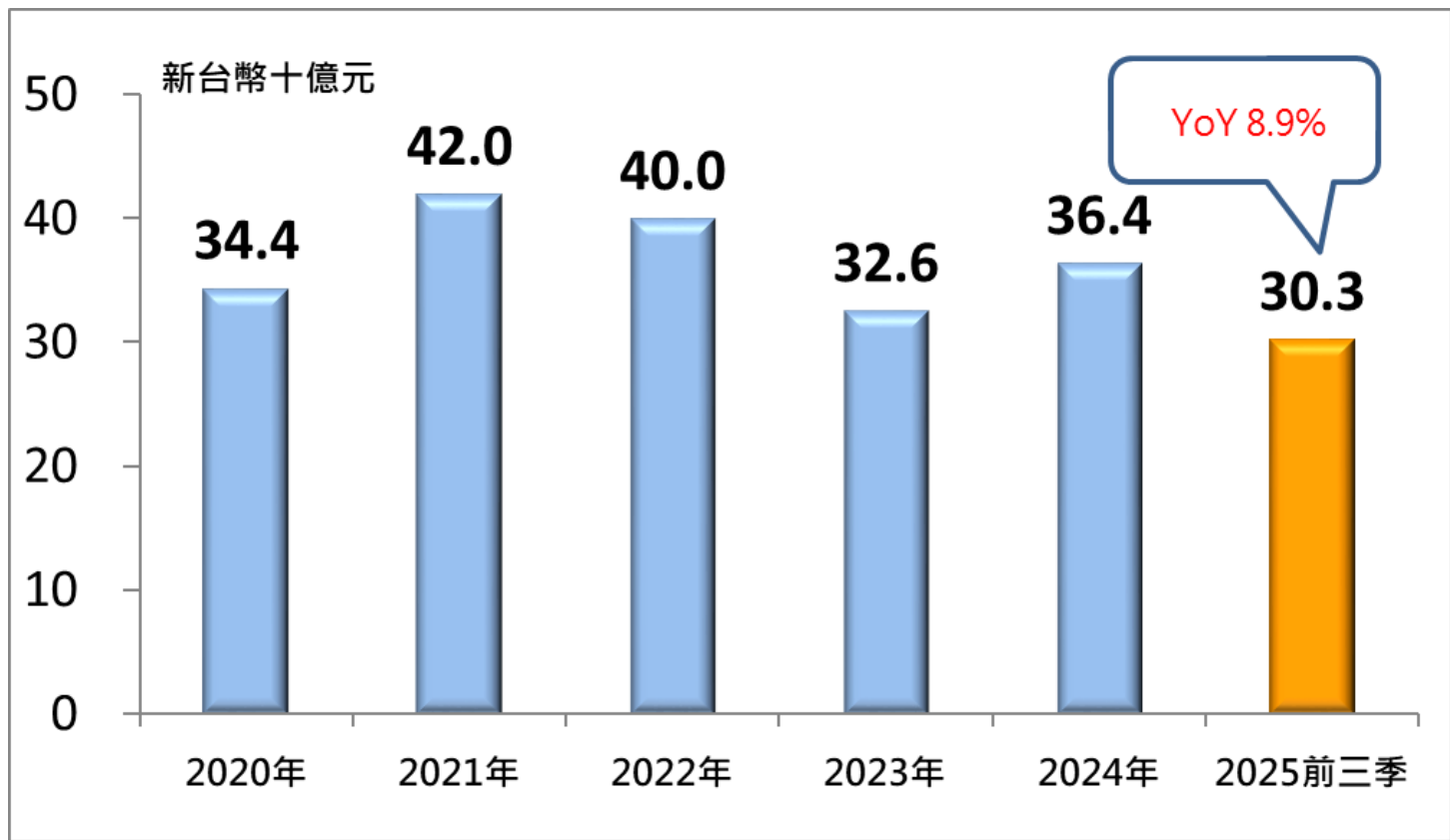
單位:新台幣百萬元

主要科目	2025年第三季		2025年第二季		與上期比較	2025年前三季		2024年前三季		與同期比較
	\$	%	\$	%		\$	%	\$	%	
營業收入	10,985	100%	10,231	100%	7%	30,265	100%	27,768	100%	9%
營業毛利	711	6.47%	722	7.06%	-2%	2,172	7.18%	1,621	5.84%	34%
營業費用	(402)	-3.66%	(400)	-3.91%	0%	(1,227)	-4.05%	(1,149)	-4.14%	7%
營業利益	309	2.81%	322	3.14%	-4%	945	3.12%	471	1.70%	100%
財務成本	(109)	-0.99%	(83)	-0.81%	31%	(279)	-0.92%	(318)	-1.15%	-12%
其他營業外收支	27	0.25%	(231)	-2.26%	-112%	(113)	-0.37%	179	0.64%	-163%
稅前淨利	226	2.06%	7	0.07%	3081%	552	1.82%	332	1.20%	66%
所得稅(費用)利益	(40)	-0.36%	23	0.22%	-277%	(78)	-0.26%	(51)	-0.18%	53%
本期淨利	186	1.69%	30	0.29%	527%	474	1.57%	281	1.01%	69%
基本每股盈餘(元)	0.78		0.13		500%	2.00		1.20		67%

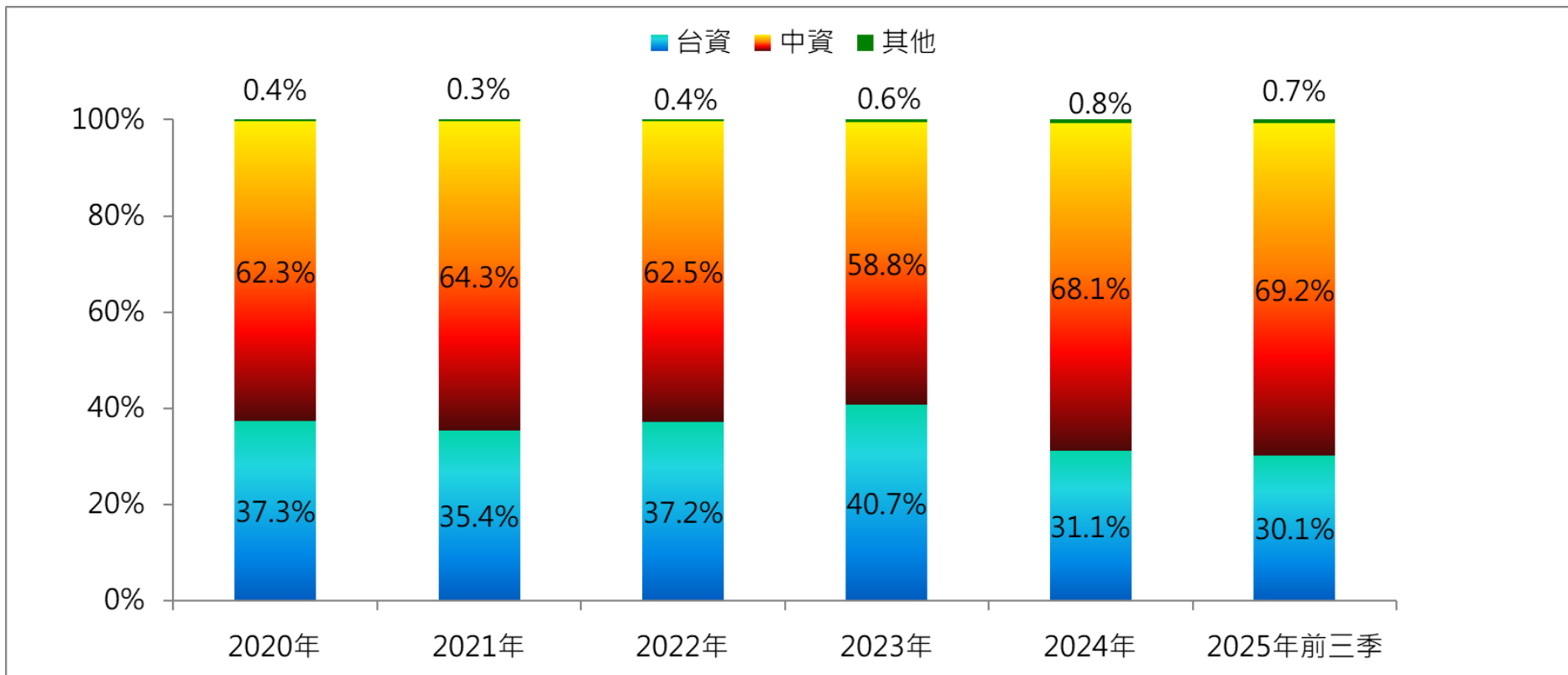
資產負債表

主要科目	2025年9月30日		2025年6月30日		單位:新台幣百萬元 2024年9月30日	
	\$	%	\$	%	\$	%
現金及約當現金	2,662	12%	2,737	13%	1,777	8%
應收款項淨額	10,588	50%	9,610	46%	9,684	46%
存貨	6,600	31%	6,865	33%	7,859	37%
其他流動資產	309	1%	279	1%	274	1%
非流動資產	1,229	6%	1,248	6%	1,368	7%
資產總計	21,388	100%	20,739	100%	20,962	100%
借款	11,532	54%	9,565	46%	9,689	46%
應付款項淨額	3,028	14%	4,279	21%	4,569	22%
其他流動負債	749	4%	1,200	6%	620	3%
其他負債	205	1%	176	1%	209	1%
負債總計	15,514	73%	15,221	73%	15,087	72%
股東權益總計	5,874	27%	5,517	27%	5,875	28%
財務指標						
流動比率	132%		130%		132%	
負債占資產比率	73%		73%		72%	
負債占淨值比率	264%		276%		257%	

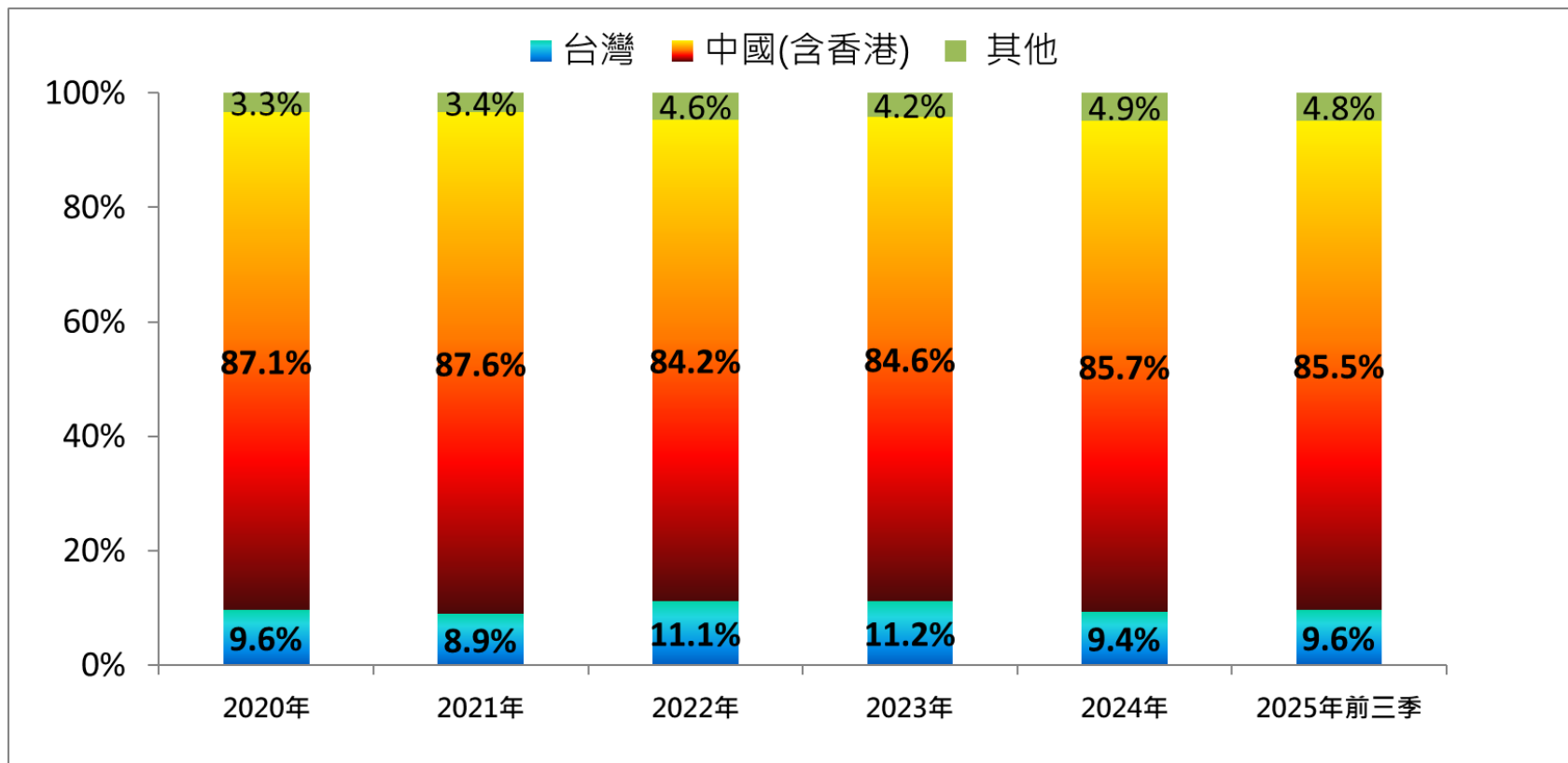
營業收入



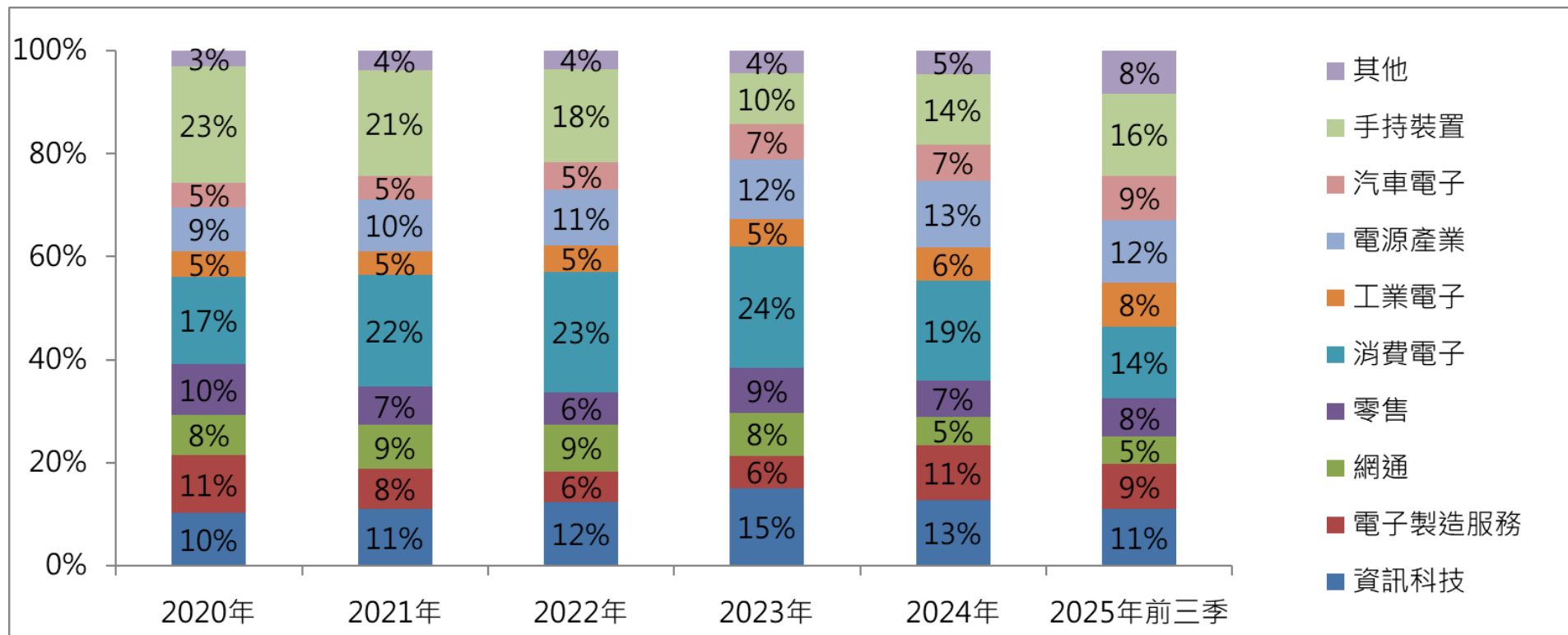
營收比重-客戶國籍



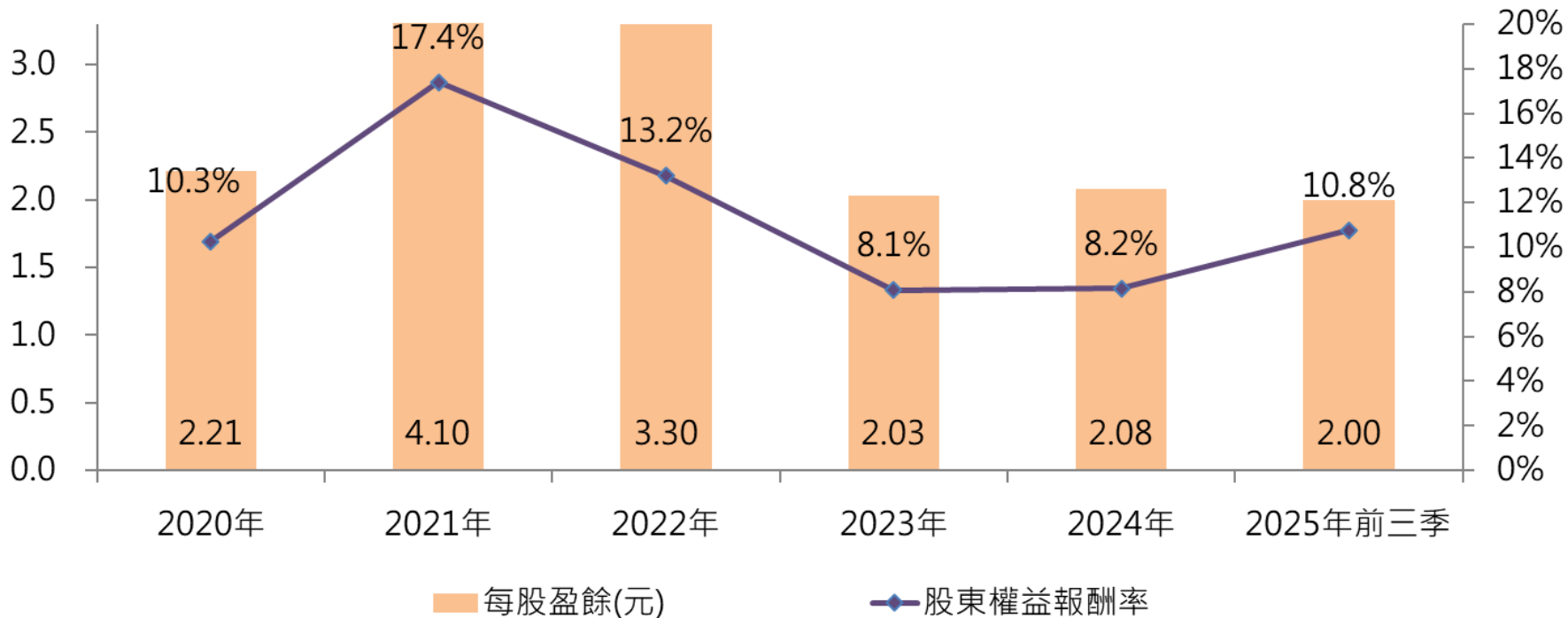
營收比重-銷售區域別(交貨地)



營收比重-產品應用別

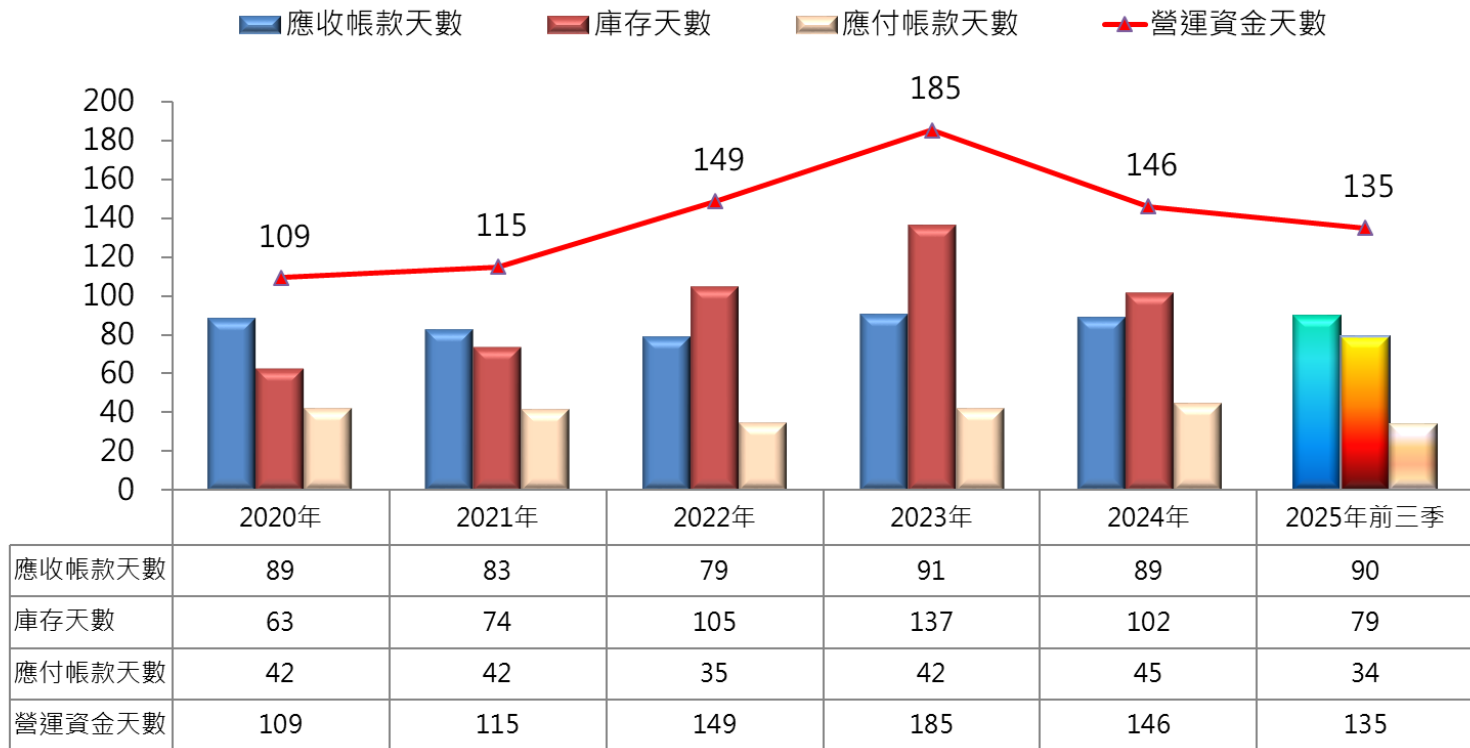


每股盈餘及股東權益報酬率

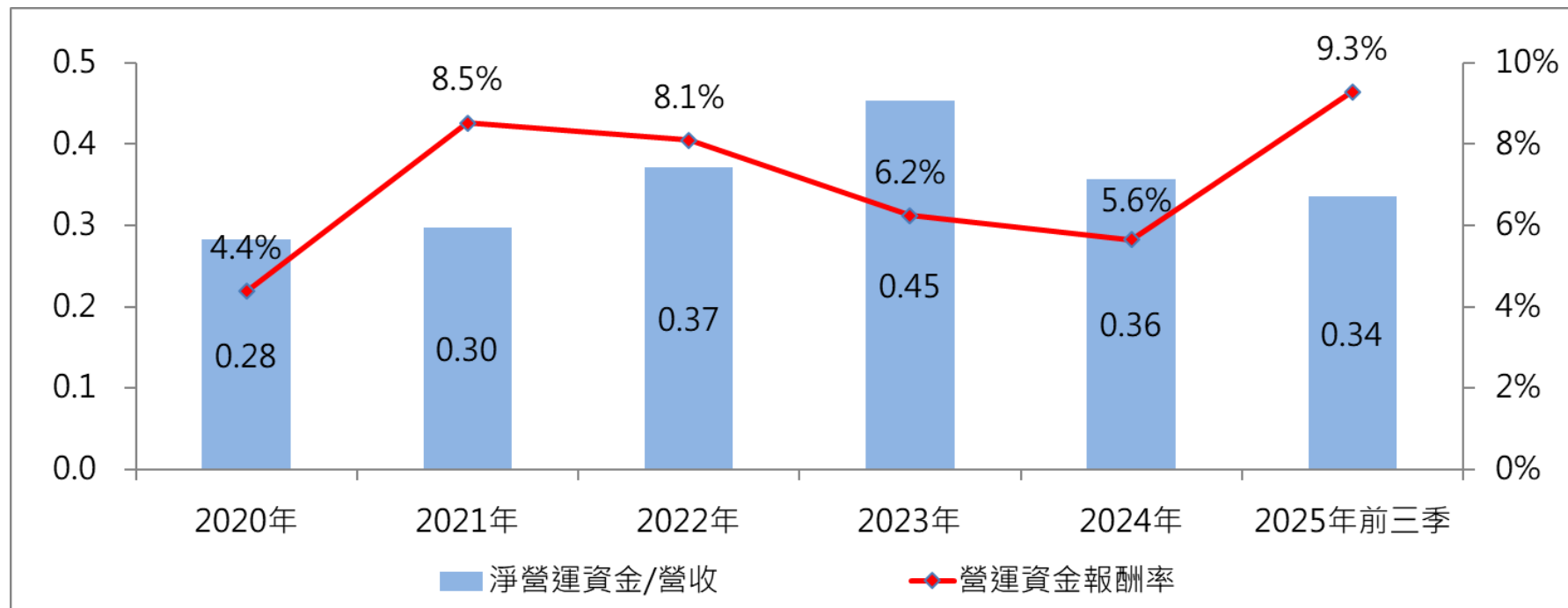


註: 2025年前三季股東權益報酬率為年化資料

營運資金天數



營運資金報酬率及淨營運資金佔營收比率



註: 2025年前三季營運資金報酬率為年化資料

3

營運展望

營運展望

- 2024-2028 全球半導體市場營收 CAGR 11.8% from Gartner, 8.6% from Omedia.
- AI Sever 需求持續旺盛，對於電源核心元件與記憶體業績與獲利貢獻，帶來穩定成長
 - AI Datacenter 基礎建設持續擴大，客戶由板卡擴展至整機櫃系統整合，需求結構更強
 - 持續推進 AI 相關應用的發展，由AI Server 延伸至 Edge AI，以及Server 電源相關產品，包含 大功率 Server Power 及 BBU 應用
 - NB 與 MB 市場：受惠Intel 及 AMD 新世代晶片推出，預見帶動新的一波換機潮，包含帶動 Server以及電競產業出貨動能
 - 供應鏈產能逐漸呈現滿載，生產 Leadtime已開始拉長。
 - 運動手錶及智能家居應用產品市場需求趨穩，未來與AI 相關應用持續發酵
- 無人機市場在工業用途及國防用途需求旺盛，帶動 Sensor、馬達控制相關零組件的需求
- 記憶體市場供不應求，價格相對性持續攀升，相對於 Q4 及2026 業績與獲利的成長也將帶來相對性的助益

- 車用電子產業的成長仍有許多成長空間
 - 智慧座艙及車聯網各項應用的佈局發展
 - 持續佈局車用電子相關產業的發展,不斷導入各產品線之車規產品
- 網通市場逐漸復甦, 需求穩定成長
 - WiFi, AIoT, BT 模組, 以及光電傳輸相關產品
- 持續導入新產品線, 強化公司產品線面對市場變化的應對力道, 並持續以 solution-based 策略服務客戶

4

問與答

